

2025 赴瑞典、芬蘭、比利時經貿訪問團

出團時間：2025 年 5 月 31 日 - 6 月 15 日

半導體驅動科技：人工智慧、資通訊 (5G/6G、低軌衛星)、量子科技、物流

(行程規劃中滾動調整)

Date	Time	規劃行程
5/31 (六)	23:05	台灣桃園國際機場▶阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場(轉機)
瑞典		
6/1 (日)	13:45	抵達瑞典斯德哥爾摩阿蘭達機場
	住宿	Scandic Grand Central
6/2 (一)	上午	參訪 RISE、Kista 太空通訊產業及半導體聚落 (待確認) <ul style="list-style-type: none"> RISE 為瑞典研究創新機構，其專業研究領域廣泛，涵蓋 AI、半導體及電力電子、資安與製藥等。https://www.ri.se/en Kista 是瑞典重要的太空通訊及衛星技術聚落，匯集了許多新創及成熟企業。https://kista.com/2023/06/21/spacetech-2/ 參訪瑞典半導體聚落之企業，如 Excillum，X 光微聚焦設備供應商。https://www.excillum.com/
	下午	分線 A 參訪 Ericsson 科技體驗中心 一覽愛立信最先進的產品及探索尖端電信通訊、IoT、5G 技術。 https://www.ericsson.com/en/about-us/company-facts/experience-centers/ericsson-studio 分線 B 參訪瓦倫博量子科技中心 (待確認) 進行先進研究、發展影響深遠的量子科技，並培訓下一代科學家與工程師。 https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/
	住宿	Scandic Grand Central
6/3 (二)	10:00-12:45	第 41 屆臺瑞(典)經濟合作會議 會議地點：World Trade Centre Stockholm 地址：Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm, Sweden
	12:50	國經協會宴請午餐
	15:00-17:00	參訪資通訊、半導體或量子科技相關單位 (待確認)
	住宿	Scandic Grand Central

Date	Time	規劃行程
6/4 (三)	12:45-14:45	瑞典斯德哥爾摩阿蘭達機場►芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場
	住宿	Hotel Indigo Helsinki - Boulevard - IHG
芬蘭		
6/5 (四)	9:00-12:00	第 12 屆臺芬(蘭)經濟合作會議 會議地點：Auditorium 地址：Business Finland Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland
	下午	參訪 NOKIA (待確認) 專注於 5G/6G 網路、雲端基礎設施、數位化解決方案及企業通訊技術。積極參與 AI、網路安全、物聯網 IoT 及工業 4.0 應用，並於 6G 研發方面處於領先地位。 地址：Karakaari 18, 02610 Espoo, Finland
	住宿	Hotel Indigo Helsinki - Boulevard - IHG
6/6 (五)	上午	參訪 IQM Quantum Computers (待確認) 全球知名量子電腦製造商，專注於開發可擴展的量子處理器與量子計算系統，並與芬蘭國家技術研究中心 VTT 合作開發 50 量子位元的超導量子電腦。 https://www.meetiqm.com/
	下午	參訪 SemiQon (待確認) 致力於開發矽基(Silicon-based) 量子處理器，利用現有半導體製造技術推動量子技術普及。 https://www.semiqon.tech/
		參訪 VTT Technical Research Centre of Finland (待確認) 芬蘭國家最重要的科技和技術研發中心，其研究領域涵蓋半導體、資通訊與量子科技等領域。 地址：Tekniikantie 1, 02044 Espoo, Finland https://www.vttresearch.com/en
6/7 (六)	自理	假日行程自理
	住宿	Hotel Indigo Helsinki - Boulevard - IHG
6/8 (日)	自理	假日行程自理
	住宿	Hotel Indigo Helsinki - Boulevard - IHG
6/9 (一)	上午	前往芬蘭半導體及晶片設計重鎮—坦佩雷 Tampere

Date	Time	規劃行程
		參訪 Tampere University 坦佩雷大學光電研究中心 (待確認) 坦佩雷大學 Tampere University 是芬蘭晶片設計、半導體材料與系統單晶片 (SoC) 的重要研究機構，該校積極參與歐盟晶片法案 (EU Chips Act)，並與業界合作推動高效能運算 (HPC)、5G/6G 通訊晶片及先進封裝技術。
	下午	參訪 坦佩雷系統單晶片中心 (SoC Hub) 及系統封裝製造測試中心 (SiPFAB) (待確認) SoC Hub 由坦佩雷大學主導並與 Nokia 等芬蘭企業合作，專注於系統晶片 (SoC) 設計，推動 5G、人工智慧與邊緣運算技術進展；SiPFAB 為開放式半導體封裝與測試平台，聚焦系統封裝 (SiP) 技術。
		參訪 CoreHW (待確認) CoreHW 為芬蘭無晶圓廠半導體公司，專精於射頻積體電路 (RF IC) 設計，提供從系統設計到測試的全方位服務。
	住宿	Hotel Indigo Helsinki - Boulevard - IHG
6/10 (二)	16:40	芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場▶比利時布魯塞爾機場
比利時		
6/10 (二)	18:20	抵達布魯塞爾(BRU)布魯塞爾機場
6/11 (三)	上午	第 25 屆臺比(利時)經濟合作會議 會議地點：Marie-Elisabeth Belpaire Building 地址：Marie-Elisabeth Belpairegebouw Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussels
	下午	B2B matchmaking 將邀請法蘭德斯、瓦隆尼亞及布魯塞爾三區的廠商與會，與台灣廠商團員交流互動。 地點：Marie-Elisabeth Belpaire Building
	住宿	Alma Grand Place Hotel
6/12 (四)	上午	參訪 比利時校際微電子研究中心 Imec (待確認) 比利時全球領先微電子與數位技術研究中心，作為世界頂尖的研發機構，致力於奈米技術、半導體、人工智慧、數位健康、物聯網及能源等領域的前段創新。研究涵蓋晶片製造、感測技術、高效能計算及可持續能源解決方案。 www.imec.be
	下午	參訪 比利時法蘭德斯半導體中心 Flanders Semiconductors (待確認) 致力於推動半導體技術的研發、創新和應用，旨在促進法蘭德斯地區物聯網技術、半導體、人工智慧、集成電路設計、智能系統、雲端計算、自動化、機器人技術、5G、機器學習、大數據等領域的企業生態

Date	Time	規劃行程
		系統發展。 www.flanders-semiconductors.org 參訪法蘭德斯工業自動製造研發中心 Flanders Make (待確認) 做為具備比利時最尖端技術的工業製造與自動化產業的戰略研究中心，法蘭德斯工業自動製造研發中心致力於透過先進卓越的技術推動開放式創新。積極結合政府機構、企業、研究單位合作，為公司量身定制創新發展路徑。研發中心同時也能提供多樣化的生產測試與驗證基礎設施，以滿足工業 4.0 數位化與自動化的各項需求。 https://www.flandersmake.be/en
	住宿	Alma Grand Place Hotel
6/13 (五)	下午	參訪列日機場 Liège Airport 列日機場主要為貨運機場，多國航空公司已將進入歐洲的據點設在此處，並以該機場為樞紐，向歐洲其他國家放射式運輸貨物，提升物流效率與配送時效。
		規劃中
	住宿	Alma Grand Place Hotel
6/14 (六)	15:20	比利時布魯塞爾機場►阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場(轉機)
6/15 (日)	16:15	阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場►台灣桃園國際機場 抵達臺灣